特許協力条約

今後の手続きについては、様式PCT/IPEA/416を参照すること。

PCT

特許性に関する国際予備報告 (特許協力条約第二章)

(法第 12 条、法施行規則第 56 条) 【PCT36 条及びPCT規則 70〕

出願人又は代理人

の杏類記号 F-1148

| REC'D | 1 3 | OCT | 2005 |
|-------|-----|-----|------|
| WIPO | | | PCT |

| 国際出願番号 PCT/JP2004/007515 | 国際出願日 (日. 月. 年) 01. 06. 2004 | 優先日 (日.月.年) 09.06.2003 | | | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 国際特許分類(I P C)Int.Cl. ⁷ G01R1/06,H01L21/66,H01R11/01 | | | | | | | | |
| 出願人 (氏名又は名称) JSR株式会社 | | , | | | | | | |
| この報告書は、PCT35条に基づきこの国際予備審査機関で作成された国際予備審査報告である。 法施行規則第57条 (PCT36条) の規定に従い送付する。 この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 4 ページからなる。 | | | | | | | | |
| 3. この報告には次の附属物件も添付されている。 a. 🔽 附属書類は全部で 2 ~~ジである。 | | | | | | | | |
| ▼ 補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関が認めた訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面の用紙(PCT規則 70.16 及び実施細則第 607 号参照) | | | | | | | | |
| 「 第 I 概 4 . 及び補充欄に示したように、出願時における国際出願の開示の範囲を超えた補正を含むものとこの 国際予備審査機関が認定した差替え用紙 | | | | | | | | |
| b. 「 電子媒体は全部で (電子媒体の種類、数を示す)。 配列表に関する補充欄に示すように、コンピュータ読み取り可能な形式による配列表又は配列表に関連するテーブルを含む。 (実施細則第 802 号参照) | | | | | | | | |
| 4. この国際予備審査報告は、次の内容を | | , | | | | | | |
| 第IV概 発明の単一性の | 又は産業上の利用可能性についての国際予 ケ如 | | | | | | | |
| 「第VI欄 ある種の引用文 第VI欄 国際出願の不備 | 献 | 目可能性についての見解、それを 返付 ・ ・ | | | | | | |
| 第四棚 国際出願に対す | る意見・ | | | | | | | |

様式PCT/IPEA/409 (宏紙) (2004年1月)

| 第Ⅰ概 | 報告の基礎 | | |
|---------------|------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | |
| 1. 50 | の国際予備審査報告は、「 | 「配に示す場合を除くほか | い、国際出願の官語を基礎とした。 |
| _ | この報告は、 | 語による翻訳文を | 基礎とした。 |
| i | てれば、次の目的で提出 | された翻訳文の言語であ | వ. |
| - | PCT規則12.3及び PCT規則12.4にい | 23.1(b)にいう国際調査 | • |
| l 'r | PCT規則55.276 | ラ国際公開 55.3にいう国際予備審査 | |
| | | | ` |
| 2. この た差替え | P報告は下配の出願啓類を え用紙は、この報告におい | を基礎とした。 (法第6条 >て「出願時」とし、この | (PCT14条)の規定に基づく命令に応答するために提出され 報告に添付していない。) |
| Г | 出願時の国際出願書類 | | |
| マ | 明細書 | | • |
| | 第1-43 | ページ、 | 出願時に提出されたもの |
| | 第 | ·ページ* | file before the title and the state of the s |
| | | ページ*. | ・ 付けで国際予備審査機関が受理したもの |
| ज ़ | 請求の範囲 | • | |
| | 第 <u>2-10.</u> | 項、 | 出願時に提出されたもの |
| | 第 第 1 | | PCT19条の規定に基づき補正されたもの 07.04.2005 付けで国際予備審査機関が受理したもの |
| • | 第 | | |
| V | _ | | 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 |
| 10 | 図面 | | |
| | 第 <u>1-18</u> | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 出願時に提出されたもの |
| | 第 | ページ/図*、 ページ/図*. | |
| | 配列表又は関連するテー | | |
| • | 配列表に関する補 | ーフル 佐禰を参照すること。 | |
| | | | · |
| 3. | 補正により、下記の書類 | が削除された。 | 1 |
| | 厂 明細審 | 44 * | |
| | 「 請求の範囲 | 第 | |
| ٠. | 図面 | 第 | |
| | 配列表(具体的に能 | 3戟すること) | |
| • | 1 配列及に関連するプ | ーブル(具体的に記載す | ること) |
| | | | · : 1 |
| 4. F | この報告は、補充欄に示 | したように、この報告に | 添付されかつ以下に示した補正が出願時における開示の範囲を超 |
| | えてされたものと認めら | れるので、その相正から | れなかったものとして作成した。 (PCT規則 70.2(c)) |
| | 明細書 | 第 笆 | <-5 |
| | 「 請求の範囲 「 図面 | 第 第 | |
| | ・ | | ページ/図 |
| | ■ 配列表に関連するデ | ーブル(具体的に記載す | ること) |
| | | | |
| | | | |
| • | | | |
| * 4. K | :該当する場合 その田畑 | に "superseded" と記入 | was was a season |
| (| 一一 ノンギョン しい川田 | ''← 2nhat2aG6G S程人 | されることがある。 |
| | | | |

| 第 Y | / 梱 新規性、進歩性又は産業上 それを返付ける文献及び説 | の利用可能性 期 | についての法第 12条 (PCT35条(2)) に定める見解、 | |
|---------|----------------------------------|----------------|---------------------------------|--------|
| 1. | 見解 | | | |
| | 新規性(N) | 請求の範囲 請求の範囲 | | 有無 |
| | 進歩性 (IS) | 請求の範囲 請求の範囲 | 1 10 | 有 無 |
| | 産業上の利用可能性(IA) | 請求の範囲 請求の範囲 | | 有無 |

文献及び説明 (PCT規則 70.7)

文献1:JP 2002-246428 A (ジェイエスアール株式会社) 2002.08.30,

全文,全図 & WO 2002/047149 A1

文献 2: JP 2003-077962 A (ジェイエスアール株式会社) 2003.03.14,

段落【0039】-【0041】,【0077】, 図15-19

(ファミリーなし)

請求の範囲1-10に係る発明は、文献1-2により、進歩性を有しない。

(1) 請求の範囲1-3, 8-10について

文献1には、検査用回路基板と接続用回路基板との間に配置され、検査用電極の 各々と端子電極の各々とを電気的に接続するために用いられる異方導電性コネクタ 一であって、面方向に沿って互いに離間して配置された厚み方向に伸びる複数の接続 用導電部およびこれらの接続用導電部の間に形成された絶縁部よりなる弾性異方導 電膜と、この弾性異方導電膜を支持する絶縁性シート体とよりなり、前記絶縁性シー ト体は、線熱膨張係数が3×10・6~3×10・K-1の材料よりなり、前記弾性異方導 電膜における接続用導電部は、弾性高分子物質中に数平均粒子径が30-150 μm の磁性を示す導電性粒子が密に充填されてなり、当該導電性粒子は、表面に厚みが2 Onm以上の貴金属よりなる被覆層が形成されてなり、当該接続用導電部のデュロヌ -ター硬さが15-45であり、互いに隣接する接続用導電部間における電気抵抗が 10ΜΩ以上である異方導電性コネクターについての発明が記載されている。

文献2には、弾性異方導電膜と、この弾性異方導電膜を支持するフレーム板とより なる異方導電性コネクターにおいて、フレーム板を金属材料により構成したことが記 載されている。

文献1に記載された異方導電性コネクターと、文献2に記載された異方導電性コネ クターとは、共に異方導電性コネクターの熱膨張を抑制し、良好な電気的接続状態を 安定に維持するという共通の課題を有するから、文献1に記載された異方導電性シー トにおいて、絶縁性シート体に代えて、文献2に記載された、金属材料よりなるフレ -ム体を採用することは、当業者が容易に想到し得ることである。

また、フレーム板の線熱膨張係数、導電性粒子の数平均粒子径、接続用導電部のデュロメーター硬さをそれぞれ $3\times10^3-2\times10^5$ K⁻¹、 20-80 nm、 10-35とすることは、設計的事項に過ぎないし、これらの数値範囲を選択することによる

格別な作用・効果も見いだせない。

補充棚

いずれかの欄の大きさが足りない場合

第 V 棚の続き・

(2) 請求の範囲 4-7 について

文献1の請求項3-6に記載された、異方導電性シートに対する試験を行う際の条件を、本願の請求の範囲4-7に記載された数値範囲とすることは、設計的事項に過ぎない。異方導電性シートに対する試験を行う際の条件は、実使用時の条件に合わせて適宜選択すべきものであるし、本願の請求の範囲4-7に記載された数値範囲を選択することによる格別な作用・効果も見いだせない。

請求の範囲

[1] (補正後)表面に多数の検査用電極を有する検査用回路基板と、裏面に前記検査用回路基板の検査用電極のパターンに対応するパターンに従って複数の端子電極が形成された接続用回路基板、およびこの接続用回路基板の表面に設けられた、検査対象であるウエハにおける集積回路の被検査電極に接触される多数の接触子が配置されてなる接触部材を有し、当該接続用回路基板の端子電極の各々が前記検査用回路基板の検査用電極に対向するよう配置されたプローブカードとを具えてなる、ウエハに形成された多数の集積回路の電気的検査を行うためのウエハ検査装置において、前記検査用回路基板と前記プローブカードにおける接続用回路基板との間に配置され、当該検査用電極の各々と当該端子電極の各々とを電気的に接続するために用いられる異方導電性コネクターであって、

面方向に沿って互いに離間して配置された厚み方向に伸びる複数の接続用導電部およびこれらの接続用導電部の間に形成された絶縁部よりなる弾性異方導電膜と、この弾性異方導電膜を支持するフレーム板とよりなり、

前記フレーム板は、線熱膨張係数が $3\times10^{-6}\sim2\times10^{-5}$ K $^{-1}$ の金属材料よりなり、前記弾性異方導電膜における接続用導電部は、弾性高分子物質中に数平均粒子径が $20\sim80~\mu$ mの磁性を示す導電性粒子が密に充填されてなり、当該導電性粒子は、表面に厚みが20nm以上の貴金属よりなる被覆層が形成されてなり、当該接続用導電部のデュロメーター硬さが $10\sim35$ であり、互いに隣接する接続用導電部間における電気抵抗が10M Ω 以上であることを特徴とする異方導電性コネクター。

- [2] フレーム板は、少なくとも一つの厚み方向に伸びる貫通孔を有し、弾性異方導電膜は、その接続用導電部が前記フレーム板の貫通孔内に位置するよう配置されていることを特徴とする請求項1に記載の異方導電性コネクター。
- [3] フレーム板は、それぞれ厚み方向に伸びる複数の貫通孔を有し、弾性異方導電膜は、その接続用導電部が前記フレーム板の各貫通孔内に位置するよう配置されていることを特徴とする請求項1に記載の異方導電性コネクター。
- [4] 接続用導電部を20gの荷重で厚み方向に加圧した場合における当該接続用導電 部の許容電流値が1A以上であることを特徴とする請求項1乃至請求項3のいずれか

に記載の異方導電性コネクター。

- [5] 接続用導電部をその歪み率が20%となるよう厚み方向に加圧した場合における当該接続用導電部の許容電流値が1A以上であることを特徴とする請求項1乃至請求項4のいずれかに記載の異方導電性コネクター。
- [6] 接続用導電部を20gの荷重で厚み方向に加圧した状態で測定される当該接続用 導電部の厚み方向における電気抵抗が0.1 Ω以下であり、温度80℃の環境下で、 接続用導電部を20gの荷重で厚み方向に15分間加圧し、次いで、加圧を解除した 状態で5分間保持するサイクルを3000回繰り返した後において、当該接続用導電部 を20gの荷重で厚み方向に加圧した状態で測定される当該接続用導電部の厚み方 向における電気抵抗が0.1 Ω以下であることを特徴とする請求項1乃至請求項5の